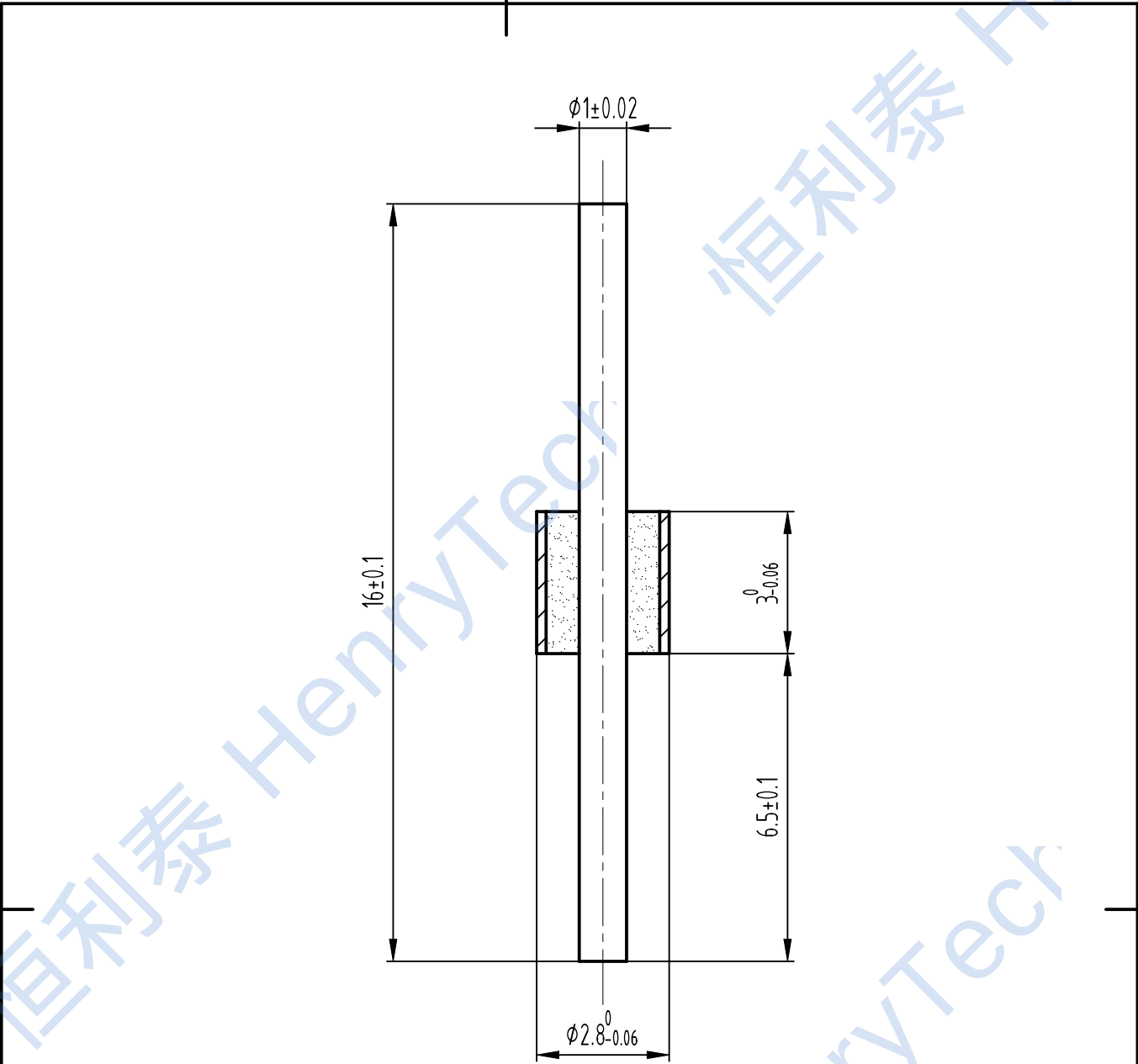




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ / S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~+155
 - 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

借通用件登记	技术要求： 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V 2. 介电耐压：≥ 300V 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ /S 4. 使用寿命：≥ 500次 5. 温度范围：-65 ~+155 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μ m软金							
描 图								
校 描								
旧底图总号								
签 字						装 配 图	HN-DC2830-1(16-6.5)	
							成都恒利泰科技有限公司	
日 期	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记	重 量	比 例
	设计	M.		标准化				
	审 核					共 页	第 页	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	工 艺			日期				